**中国电子元件行业协会**

中电元协（2025）第001号

**关于召开“****2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛**

**暨中国MLCC行业年会”的通知**

**各有关单位：**

陶瓷电容器被誉为“电子工业大米”，是用量最大的电子元器件，广泛应用于移动智能终端、计算机、家用电器、汽车电子、通信设备、工业设备、高端装备、电力能源设备、医疗电子设备等各种整机装备中。尤其是多层陶瓷电容器（MLCC），技术含量高，生产难度大，市场前景广阔，受到业内外的高度关注，是近年来全球电容器领域的热点投资方向。

为推动我国陶瓷电容器领域的技术进步，促进上下游产业链的交流与合作，我协会定于2025年4月24-25日在江苏省苏州市召开“2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛暨中国MLCC行业年会”，欢迎陶瓷电容器上下游产业链的各界人士踊跃参加。

会议初步安排如下：

**一、主办单位**

中国电子元件行业协会

**二、承办单位**

中国电子元件行业协会科学技术委员会

中国电子元件行业协会电容器分会

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

**三、会议时间**

2025年4月24-25日 （24日报到、布展，25日全天会议、展览）

**四、会议地点**

南大国际学术交流中心

1. **会议内容**

（1）全二维材料电容器的喷墨印刷制备及性能研究

——李宝文 武汉理工大学教授

（2）多层铁电陶瓷电容器储能特性的全面优化

——周 迪 西安交通大学电信学部电子科学与工程学院教授

（3）大信号下X7R MLCC的电学性能分析

——凌志远 华南理工大学材料科学与工程学院电子材料科学与工程系教授

（4）新形势下MLCC容量突破的挑战与标准建设探索

        ——邱  洪  华为技术有限公司元器件TQC主任工程师

（5）超宽温多层瓷介电容器用陶瓷材料及产品电学性能研究

——齐世顺 北京元六鸿远电子科技股份有限公司元六鸿远创新研究院常务副院长

（6）多层陶瓷电容器精确等效电路建模方法研究

——廖进福  广东风华高新科技股份有限公司研发工程师

（7）新能源汽车和Al驱动的MLCC技术发展趋势

        ——梁  俊  潮州三环（集团）股份有限公司MLCC事业部总经理

（8）一种高容MLCC介质层陶瓷晶粒的分析方法

——向 勇 广东微容电子科技有限公司总工程师

（9）铌酸钠基多层陶瓷电容器新进展

——王根水 中国科学院上海硅酸盐研究所铁电陶瓷材料与器件课题组研究员

（10）高可靠MLCC外电极加工过程高温IR劣化的分析和解决方案

        ——韩  玮  深圳市宇阳科技发展有限公司研发中心总经理

（11）多层陶瓷电容器端烧与焊接过程有限元分析

——吴继伟 大连达利凯普科技股份公司总工程师

（12）反铁电多层陶瓷电容器加速寿命试验与建模技术

——杨秀玲  成都宏科电子科技有限公司片容厂副总工程师

（13）高端MLCC的配套材料最新研究进展

——杨爱民 山东国瓷功能材料股份有限公司副总经理

（14）镍内电极浆料在MLCC辊印制程中的设计和应用

——李  岩  大连海外华昇电子科技有限公司副董事长

（15）信维新一代100nm超高容MLCC产品开发介绍

——宋 喆 信维电子科技（益阳）有限公司研发技术总经理

（16）白光共聚焦技术在MLCC工艺中的应用剖析

        ——关博宇  LASERTEC COROPRATION资深销售工程师

（17）微射流均质机在PVB胶、镍浆、瓷浆分散中的应用

        ——王耀辉  诺泽流体科技（上海）有限公司微纳米技术卓越中心主任

（18）优化铜粉烧结性能的策略：基于多维度调控与工艺协同的方法

        ——陆伟红  苏州铜宝锐新材料有限公司高级研发专家

（19）2024年中国陶瓷电容器行业发展报告

——李 锋 中国电子元件行业协会副秘书长兼信息中心主任

报告内容持续更新中……

**六、参会人员**

中国电子信息产业相关专家、领导，中电元协电容器分会成员，MLCC、片式单层陶瓷电容器、圆片陶瓷电容器生产企业及上下游企业家、总经理、总工程师、研发技术专家，科研院所、高等院校、检测机构、投融资机构等领域相关人员。

**七、会议报到**

报到时间：2025年4月24日10:00-20:00

报到地点：南大国际学术交流中心南门大堂

酒店地址：江苏省苏州市高新区太湖大道1520号

酒店电话：0512-68768999

**八、交通路线**

✪ 从离苏州新区站：距离约21公里。乘坐出租车约35分钟到达会议酒店。

✪ 从苏州站：距离约27公里。乘坐出租车约41分钟到达会议酒店。

✪ 从上海虹桥国际机场：距离约117公里。乘坐出租车约1小时47分钟到达会议酒店；或从上海虹桥站乘坐高铁至苏州站，再乘坐出租车到达会议酒店。

✪ 从无锡苏南硕放机场：距离约28公里。乘坐出租车约41分钟到达会议酒店。

**九、会议收费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025年3月24日之前交费 | 2025年3月24日之后交费 |
| 中国电子元件行业协会会员单位 | 1900元/人 | 2300元/人 |
| 其他单位 | 2400元/人 | 2800元/人 |

以上费用包含会议期间的午晚餐，住宿费自理，酒店需自行预订。

**十、会议住宿**

**本次会议，会务组不提供酒店预订工作，请谅解！**

**如需预订酒店，请自行与以下酒店联系 （报会议名称 “2025MLCC年会” 或 “2025陶瓷电容年会”订房间 ），也可选择周边其他酒店住宿。房间有限，预订从速！**

**1. 南大国际学术交流中心（会议酒店，**酒店前台电话 0512-68768999 **）**

单间：400元/间/夜（含单早）

标间：420元/间/夜（含双早）

联系人：程先生

手机：18551105022

地址：江苏省苏州市高新区太湖大道1520号

**2. 苏州清山会议中心（距离会议酒店5.2公里，**酒店前台电话 0512-66860999 **）**

单间：400元/间/夜（含单早）

标间：480元/间/夜（含双早）

联系人：周女士

手机：18962120010

地址：江苏省苏州市高新区科技城稼先路35号

**十一、报名方法**

请填写本通知附件的参会回执表，并于4月15日前联系会务组人员报名参会。并于三日内将会议费汇至“中国电子元件行业协会”账户。

**十三、****会务组联系方式**

娄 龙：13718884242， [cecalong@163.com,](mailto:cecalong@163.com,) [loulong@ic-ceca.org.cn](mailto:loulong@ic-ceca.org.cn)

**十四、会议指定账户**

账 户：中国电子元件行业协会

开户行：中国工商银行北京八角支行

账 号：0200 0134 0901 4406 379

统一社会信用代码：51100000500000736L

会议详情将持续更新，敬请关注！

附件：2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛暨中国MLCC行业年会参会回执表

**中国电子元件行业协会**

**2025年1月10日**

**2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛**

**暨中国MLCC行业年会 宣传方案**

**与会单位可以自愿选择宣传方案，通过：会场发言、播放宣传短片、展位展示、易拉宝、会务组统一派发资料、网站、手提袋广告、椅背广告、参会证广告、会议记录本广告、书刊广告……等方式宣传企业。**

**有意参与的单位可来电联系咨询： 娄龙 13718884242（手机、微信 同号）。**

**去年在大连召开的 2024陶瓷电容MLCC年会 约有500个企业领导嘉宾参会交流：**



**特别提醒： 企业不得自行在会场放置易拉宝、派发宣传物品资料等，观感不好且影响会场秩序和形象，违反者会务公司有权将其驱离会场。**

**展位（背景展板+展柜，**含2位参会人员会议费，企业按要求提供自行设计好的广告图片**）：**

中电元协会员：12000元/个 、 非会员：16000元/个

**企业宣传单页入会议手提袋统一派发(单张宣传资料入袋)：4500元**

**易拉宝广告：3500元/个** (企业按要求提供自行设计好的广告图片）

**会议笔记本(会议手册）内页彩页广告：5000元/页** (企业按要求提供自行设计好的广告图片）

**2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛暨中国MLCC行业年会**

**演讲人员推荐/自荐表**

会议时间：2025年4月24-25日（24日报到和布展、25日全天会议和展览）

会议地点：江苏省苏州市--南大国际学术交流中心（会议酒店）

单位名称：

联系人姓名： 职务：

联系人手机号： E-mail：

**演讲信息征集基本内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **演讲人姓名** |  | **演讲人手机** |  |
| **演讲人工作单位** |  | **职 务** |  |
| **演讲人简介** |  | | |
| **演讲主题** |  | | |
| **演讲内容概要** |  | | |

请将本表于**2025年4月6日**前以邮件或微信发给我们。

联系人：娄龙 13718884242 （手机微信同号）

1. mail：[cecalong@163.com,](mailto:cecalong@163.com,) [loulong@ic-ceca.org.cn](mailto:loulong@ic-ceca.org.cn)

**2025年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛**

**暨中国MLCC行业年会 参会回执表**

**单位名称（盖章）：**

联系人姓名： 职务：

联系电话： E-mail： 手机：

**参会人员信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓 名** | **职 务** | **手机号码** |
|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**会议费合计： 元（大写）**

**酒店信息：（本次会议，会务组不提供酒店预订工作，请谅解！ 如需预订酒店，请自行与以下酒店联系（报会议名称 “2025MLCC年会” 或 “2025陶瓷电容年会”订房间），也可自行选择周边其他酒店住宿。房间有限，预订从速！）**

**1. 南大国际学术交流中心（会议酒店）**

酒店前台电话 0512-68768999

单间：400元/间/夜（含单早）

标间：420元/间/夜（含双早）

联系人：程先生

手机：18551105022

地址：江苏省苏州市高新区太湖大道1520号

**2. 苏州清山会议中心（距离会议酒店5.2公里）**

酒店前台电话 0512-66860999

单间：400元/间/夜（含单早）

标间：480元/间/夜（含双早）

联系人：周女士

手机：18962120010

地址：江苏省苏州市高新区科技城稼先路35号

请将回执表于**4月15日**前，以微信或邮件形式发送至本次会议会务组联系人邮箱，并于3日内将会议费汇至本次年会指定账户。